

Full-Service Dienstleistung als Konzept

Die heutigen Anforderungen einer schnelllebigen Elektronikindustrie erfordern maßgeschneiderte Lösungen. Aus diesem Grund ist unser Leistungsspektrum in der Bauteilprogrammierung zielgerichtet sowie auf höchste Kundenanforderungen und maximale Flexibilität ausgelegt. Dabei haben wir stets zukunftsorientierte Anforderungen im Blick wie z.B. eine bedarfsgerechte Belieferung ohne Mindestbestellmengen und Verpackungseinheiten. Wir erfüllen höchste Qualitätsstandards, kurze Durchlaufzeiten, individuelle Verpackungen, Markierung der Bauteile sowie Transparenz von der Warenannahme bis zur Auslieferung. Als Full-Service Dienstleister bieten wir Logistiklösungen - abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Abgerundet wird unser Leistungsspektrum durch ein effizientes Beschaffungsmanagement. Entlasten Sie Ihre Supply Chain und vertrauen Sie auf über 30 Jahre Erfahrung in der Elektronikbranche.

Unsere Leistungen für Sie:

- ✓ Vollautomatisierte Programmierung nach Ihren Projektanforderungen
- ✓ Keine Mindestbestellmengen und Verpackungseinheiten
- ✓ 100% Transparenz und Rückverfolgbarkeit
- ✓ Höchste Qualitätssicherung
- ✓ Kurze Durchlaufzeiten
- ✓ Lieferung/Verpackung und Tape&Reel, Tray, Tube
- ✓ Markierung der Bauteile mit Farbmarkierung, Label
- ✓ Kundenspezifische Logistiklösungen (Just-in-time, Konsignationslager, Zwischenlagerung)
- ✓ Beschaffungsmanagement (nach Vereinbarung)

IC-Typen: MCU, NAND/NOR Flash, EEPROM, eMMC, UFS, weitere auf Anfrage

IC-Packages: SOP, SSOP, TSSOP, PLCC, QFN, LQFP, BGA, WLCSP, weitere auf Anfrage

Verpackung: Wir liefern die Ware auf Tape&Reel (Blistergurt), Tray und Tube

Bauteilmarkierung: Farbmarkierung, Label (Lasermarkierung auf Anfrage)

Starke Marken - Starker Service

*Auszug einiger Hersteller

TEXAS INSTRUMENTS - GIGADEVICE - MICRON - WINBOND
RENESAS - KINGSTON - MICROCHIP - SANDISK - EPSON
TOSHIBA - INTEL - NXP - NOVATEK - SWISSBIT - FUJITSU